

No.: 201-03-1172

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6866Series

0.2mm PITCH FPC CONNECTOR (Au PLATED)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

Α	DCN21260	2021/04/09	SMorita	N. Nakajima	Y. Fujii
0	EDN-525	2014/10/07	N. Nakajima		Y. Fujii
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC CONNECTOR
- 2. 形式 0.2 mm PITCH FPC CONNECTOR (Au PLATED)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6866 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6866 Series 0.2 mm pitch FPC connector bottom contact type.

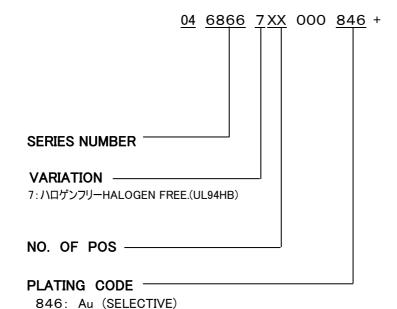
- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- ・JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering



仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流		DC 0.2A/contact
General	l '	Current rating		DO 0.27 (contact
General	2	定格電圧	_	DC 50V/contact
	_	Voltage rating		DO 00 V/ Contact
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ∼ 85°C 95%RH MAX.
	ľ	Operation environment		低温に於いて氷結ないこと。
		- por a distribution of the control		結露しないこと。
				通電による温度上昇分も含む。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
				Including terminal temperature
				rise.
	4	保存温湿度範囲	梱包状態にて	-20°C ∼ 60°C 60%RH MAX.
		Storage environment	While packed	低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
8.機械的	1	外観	目視	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形
Mechanical		Appearance	Visual inspection	等のないこと。
				No rust, contamination, damage
				or deformation harming functions.
	2	アクチュエータ挿抜力	25mm/min. / 10times	n: 極数 No. of pos.
		Actuator insertion/		挿入力 Insertion force
		separation force		0.3 × n N MAX.
				抜去力 Separation force
				0.01 × n∼0.3 × n N
	3	コンタクト保持カ	25mm/min.	0.1 N MIN.
		Contact retention		
		force	05 / 1 / 10:	(0.00 to 1.0) NI MINI
	4	FPC 保持力 FPC retention force	25mm/min. / 10times	$(0.06 \times n + 2)$ N MIN.
	5	挿抜耐久性	 無通電状態で	外観 Appearance
	٦	かります。 Durability	無通电体感で Without current applied	素地の露出がないこと。
		Durability	10 times/min., 10 times	Conductor shall not be exposed.
			To times/mm., To times	接触抵抗 Contact resistance
				200 mΩ MAX.
	6	振動	10~55~10Hz/min.	瞬断 Discontinuity
		Vibration	∕ 1.5mm	1μs MAX.
			✓ DC 100mA	外観 Appearance
			(2h per direction;	機械的破損、部品のゆるみクラック
			XYZ, 6h in total)	等ないこと。
			IEC 60068-2-6:1995	No damage, loose part or crack.
			JIS C 60068-2-6:1999	
	<u> </u>			

	6866 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1172
--	-----------------------------------	-----------------

	_	L		
	7	衝撃 Shock	50 G / 11 ms / DC 100mA (3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack.
	8	はんだ付性 Solder ability	245±3°C / 3 - sec. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996	浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
	9	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat	<手はんだ Hand soldering>はんだごて温度 Bit temperature 350±10°C 3 ¹ sec. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <リフロー Reflow> 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002	端子ガタ、変形等ないこと。 No loose contacts nor deformation.
	TEMP ON THE PARTS(°C)			PEAK 30±10 s ±30s HEAT TIME(s)
9.電気的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 200V、 1min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992	フラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.
	3	絶縁抵抗 Insulation resistance ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992 四端子法にて Four prove method JIS C 5402(5.3):1992	50M Ω MIN. 100m Ω MAX.

6866 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1172

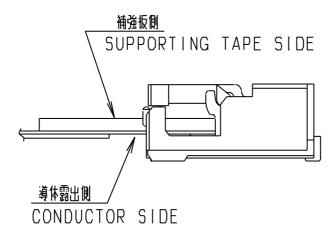
	4	温度上昇	協合出	態でコンタクトを	する)に	定格電流にて
	_	加及エチ Temperature rise	╽結線	いばてコンプノーで	一回グル	At the current rating
		Tomporataro 1130	Under mated condition,			30K MAX.
			all contacts shall be connected			
			in series.			
			JIS C 5402 (5.10):1992			
10.耐環境	1	二酸化硫黄	40±2°	C / 75%RH		外観 Appearance
Environment		SO ₂	∕ 10±3ppm ∕ 96h		h	著しい腐食が生じないこと。
			IEC 60068-2-42:1976		6	No evident corrosion.
			JIS C 60068-2-42:1993		993	接触抵抗 Contact resistance
						200m Ω MAX.
	2	塩水噴霧	5±1weight% / 35±2°C		±2°C	外観 Appearance
		Salt mist	∕ 48ŀ	1		著しい腐食が生じないこと。
			IEC 60	068-2-11:198	1	No evident corrosion.
			JIS C	60068-2-11:1	989	
	3	温度サイクル	5 cycle			外観 Appearance
		Temperature cycling	(Modifi	•		異常がないこと。
			IEC 60	068-2-14:198	4、	Without distinct damage.
				-33:197	71	接触抵抗 Contact resistance
			JIS C 0025:1988			200m Ω MAX.
			段階 温度(℃) 時間(分)			
			Step	Temperature	Time	
			(min.)			1
			1	-55±3	30	
			2 $25\pm\frac{10}{5}$ 5 MAX.		5 MAX.	
			3	85±2	30	
			4 $25\pm\frac{10}{5}$ 5 MAX.		5 MAX.	
	4	湿度	40°C ∠	∕ 90 ∼ 95%RI	-l ∕ 96h	絶縁抵抗 Insulation resistance
		Moisture resistance	IEC 60068-2-3:1969			50M Ω MIN.
			JIS C 60068-2-3:1987		87	接触抵抗 Contact resistance
						200m Ω MAX.
						耐電圧
						Dielectric withstanding voltage
						フラッシュオーバー、スパークオー
						バー及び絶縁破壊等がないこと。
						No flashover, spark over nor
			05 1 000 7 001			dielectric breakdown.
	5	高温加速(寿命)	85±2°C / 96h			外観 Appearance
		High temperature (Life)	IEC 60068-2-2:1974			異常がないこと。
			JIS C 60068-2-2:1995		95	Without distinct damage.
						接触抵抗 Contact resistance 200mΩ MAX.
	_	조+ · 中 小+	40 4 000			
	6	耐寒性		3°C ∕ 48h 068-2-1:1990		外観 Appearance
		Cold resistance		068-2-1:1990 60068-2-1:19		異常がないこと。 Without distinct domage
			ا معتدا	00000-Z-1:19	7 .	Without distinct damage. 接触抵抗 Contact resistance
						接照抵抗 Contact resistance 200mΩ MAX.
						ZUUIII 30 IVIAA.

6866 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1172

取り扱い注意事項 Precautions

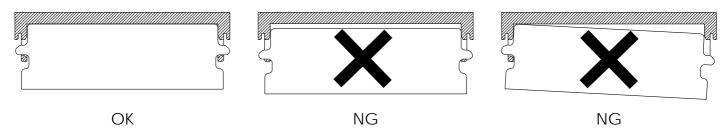
1 FPC の方向性 Direction of FPC

図のように導体露出面を下にし、補強板が上側になるように装着して下さい。 FPC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.



2 FPC の挿入について FPC insertion and separation

FPC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC vertically until it hits to the slot end.



検査工程等で FPC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC よりも薄い FPC を使用願います。 For the FPC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC than those for final assembling.

3 アクチュエータ操作 Actuator operation

コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。 After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

4 FPC の挿抜について Insertion & separation of the FPC

最終組み込み前の導通検査工程においては、極力薄い FPC(嵌合部厚:0.17~0.20mm)を使用願います。 Use the thinnest FPC, thickness of insertion part 0.17~0.20mm, recommended for the contact inspection before the final assembling.

5 活線挿抜について Hot Swap

106-03-004

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

6 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。

従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

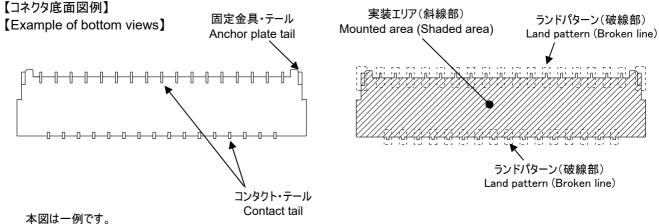
また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の 原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product. Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed. When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack. In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure.



本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

7 その他

7-1.本製品の樹脂部に黒点・変色等が確認される場合がありますが製品性能には影響はございません。 Although there may be some small dark spots or discoloration on this product, the product performance will not be affected.

7-2.樹脂部のウエルド部に線が確認される場合がありますが、製品仕様書、取扱い説明書の範囲での使用に於いて、性能に影響はございません。

Although a line may appear on the welded part on the housing, it does not affect on connector performance as long as the connector is used according to the specifications and the instruction manual.

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。
 - If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.